

**杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 11 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称	23 金投 K1
债券代码	148487.SZ
信用评级	主体评级：AA，债项评级：AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	10.00
债券期限	5 年期
票面年利率（%）	3.58
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 27 日
起息日	2023 年 10 月 27 日
上市日	2023 年 11 月 3 日
到期日	2028 年 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

杭州高新金投控股集团有限公司



2023年11月2日

(本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)



(本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

